

## 1A 充电 P-MOSFET 的锂离子电池充电器

### 特性

- 输入过压保护
- 输入限流保护
- 输出碰地保护
- 1A 充电 P-MOSFET
- 内置专有的 **K-Charge™** 技术, 可根据芯片温度智能调整输出电流
- 内置过温保护
- **ESD 保护: ±8KV (HBM)**
- 纤小的 DFN3x3-10L 封装

### 应用

- 蜂窝电话
- 数码相机
- PDA、MP3

### 描述

AW3210A 是一款高集成度的锂离子电池充电器。AW3210A 持续检测输入电压, 若输入电压超过保护阈值电压且持续时间超过 100ns, 则内部功率 P-MOSFET 关闭, CHRIN 电压拉低。AW3210A 内置限流保护电路, 充电电流会限制在安全的范围内。AW3210A 内置专有的 K-Charge™ 技术, 可根据芯片温度智能调整输出电流, 以保证在充电期间整个充电系统的安全。

AW3210A 集成了充电 P-MOSFET, 可省去手机充电系统中的外部充电 P-MOSFET 和肖特基二极管。AW3210A 具有防电流反灌功能, 当 CHRIN 电压降低至低于 OUT 电压, 充电 P-MOSFET 关闭, 防止电流从锂离子电池反灌至 AW3210A。

AW3210A 采用纤小的 DFN3x3-10L 封装, 额定的工作范围为 -40℃ 至 85℃。

### 引脚分布及标记图

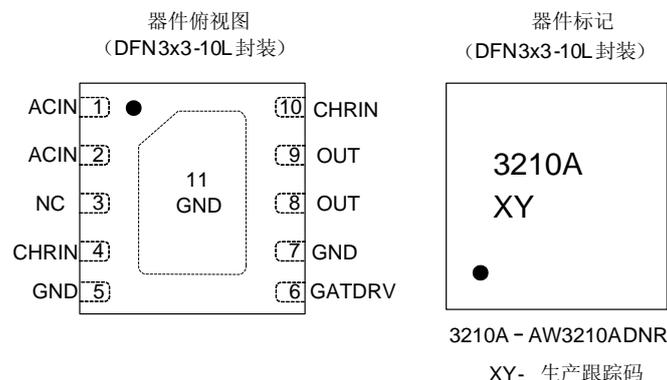
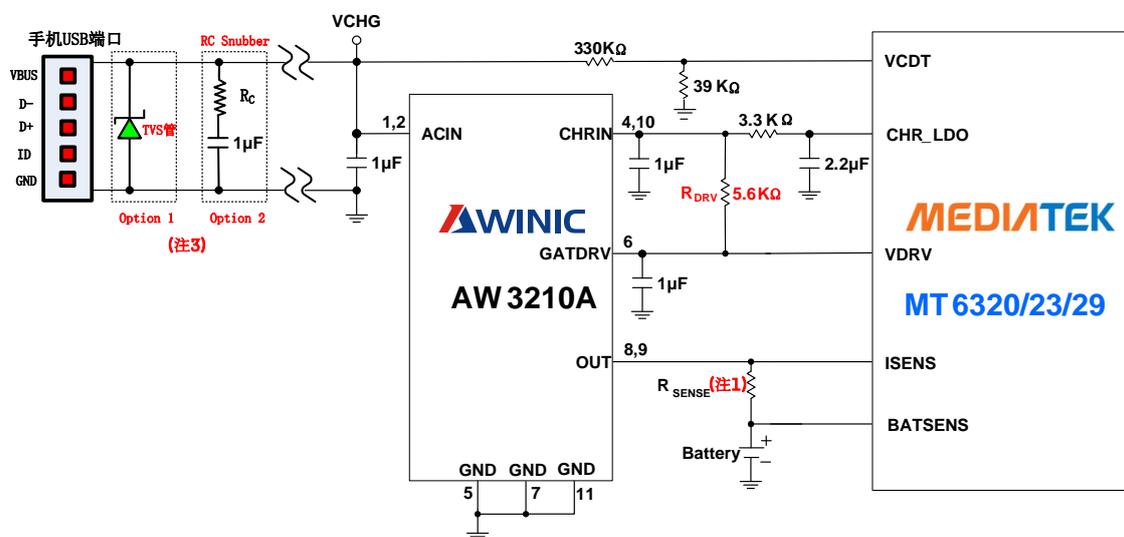


图 1 AW3210A 引脚分布及标记图

## 典型应用图 1



## 典型应用图 2

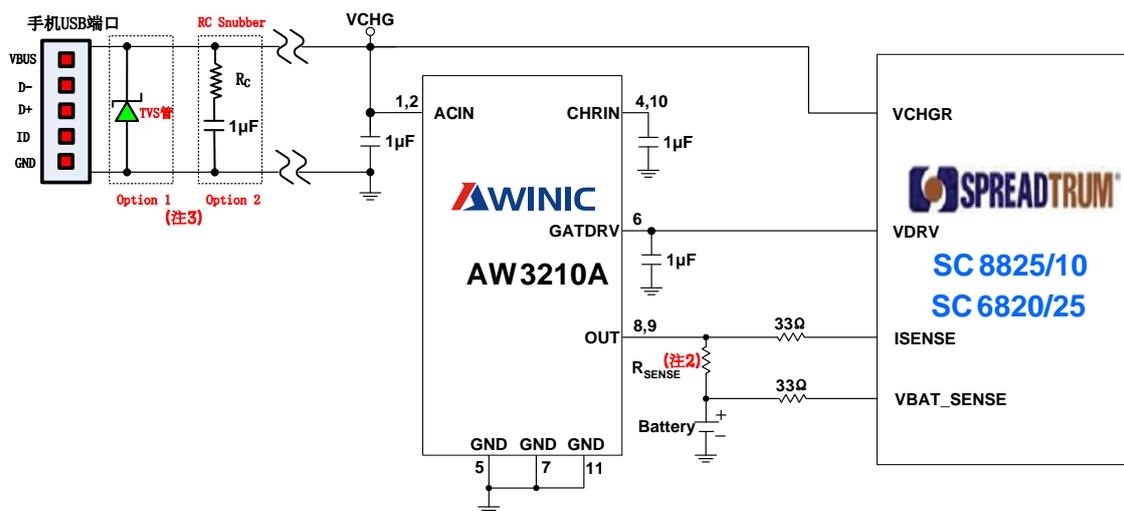


图 2 AW3210A 典型应用图

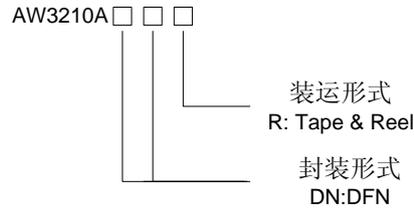
注 1:  $R_{SENSE}$  电阻的默认值为 200m ohm, 在一些 AC 适配器或电脑 USB 口带载能力比较差的情况下, 可以调小  $R_{SENSE}$  电阻值, 比如: 100m ohm, 从而减小  $R_{SENSE}$  电阻上压差。最终使得在相同能力的 AC 适配器下, 提高充电电流。需要特别注意的是  $R_{SENSE}$  电阻值的改动需要软件上调整相关寄存器的值, 从而保证正常充电时涓流和恒流的充电电流不变。

注 2: 当选择 SC6820/25 平台时,  $R_{SENSE}$  电阻的默认值为 360m ohm。当选择 SC8825/10 平台时,  $R_{SENSE}$  电阻的默认值为 100m ohm。在一些 AC 适配器能力比较差的情况下, 可以调小  $R_{SENSE}$  电阻值, 从而减小  $R_{SENSE}$  电阻上压差。最终使得在相同能力的 AC 适配器下, 提高充电电流。需要特别注意的是  $R_{SENSE}$  电阻值的改动需要软件上调整相关寄存器的值, 从而保证正常充电时涓流和恒流的充电电流不变。

注 3: Option 1 和 Option 2 可以进一步提高系统的抗 USB 口热插拔的鲁棒性。其中在 AW3210A 的应用中, TVS 管的吸收 1A 峰值电流时的最大钳位电压  $V_c$  值应不超过 8V, 比如: 可以选择 TVS 型号为 ESD9N5V-2/TR; 而典型应用中 RC Snubber 中  $R_c$  的取值为 1 ohm。关于这两个 Option 的具体分析见下文应用信息部分中的提高系统抗 USB 口热插拔的鲁棒性。

## 订购信息

产品型号	工作温度范围	封装形式	RoHS	器件标记	发货形式
AW3210ADNR	-40℃~85℃	DFN3x3-10L	是	3210A	卷带包装 6000 片/盘



## 绝对最大额定值（注 4）

参数	范围
电源电压 ACIN	-0.3V to 15 V
CHRIN, OUT, GATDRV 引脚电压	-0.3V to 7V
OUT 引脚最大电流	3A
最大功耗 (PDmax, package@ TA=25℃)	1.48 W
封装热阻 $\theta_{JA}$	67.4℃/W
最大结温 $T_{Jmax}$	150℃
存储温度范围	-65℃ to 150℃
引脚温度 (焊接 10 秒)	260℃
ESD 范围 (注 5)	
HBM, 所有引脚	±8KV
Latch-up	
测试标准: JEDEC STANDARD NO.78A FEBURARY 2006	+IT: 450mA -IT: -450mA

## 电气特性

测试条件:  $T_A=60^\circ\text{C}$ , ACIN=5.0V, VBAT=3.8V (除非特别说明)。

参数	条件	最小	典型	最大	单位
<b>ACIN</b>					
$I_{ACIN}$ 静态电流	$I_{OUT}=0A, I_{CHRIN}=0A$	2.1	3	3.9	mA
$V_{POR}$ 上电复位电压	ACIN 从 0V 升高至 3V		2.6	3.0	V
$V_{hys(POR)}$ 上电复位迟滞电压	ACIN 从 3V 降低至 0V		300		mV
$T_{BLK}$ 上电复位延时			3		ms

输入与输出之间导通电阻						
ACIN 与 OUT 之间导通电阻		$I_{OUT}=1A, ACIN=5.0V, GATDRV=0V$	0.31			$\Omega$
CHRIN 与 OUT 之间导通电阻		$I_{OUT}=1A, ACIN=5.0V, GATDRV=0V$	0.155			$\Omega$
输入过压保护						
$V_{OVP}$	输入过压保护	ACIN 上升	6.5	6.8	7.1	V
$V_{hys(OVP)}$	OVP 迟滞电压		250	300	350	mV
$T_{DGL(OVP)}$	OVP 去毛刺时间		100			ns
$T_{REC(OVP)}$	OVP 撤消延时		3			ms
输入限流保护						
$I_{OCP}$	限流电流		1.8			A
$I_{SHORT}$	输出碰地限流电流		110			mA
内置 P-MOSFET						
$V_{CHRIN\_VOUT}$ 锁定阈值	CHRIN 由低升高, P-MOSFET 受 GATDRV 控制		160			mV
	CHRIN 由高变低, P-MOSFET 关闭		40			mV
$I_{OFF}$	P-MOSFET 关断电流	$ACIN=5V, CHRIN=GATDRV, OUT=0V$		1		$\mu A$
$I_{GATDRV}$	GATDRV 引脚漏电流			1		$\mu A$
$I_{LKG}$	OUT 引脚反灌电流	$ACIN=0V, OUT=4.2V, GATDRV=0V$		1		$\mu A$
$C_G$	P-MOSFET 输入电容		200			pF
$R_G$	P-MOSFET 输入电阻		1000			$\Omega$
过热保护						
$T_{OTP}$	过热保护温度		160			$^{\circ}C$
$T_{hys}$	过热保护迟滞温度		25			$^{\circ}C$

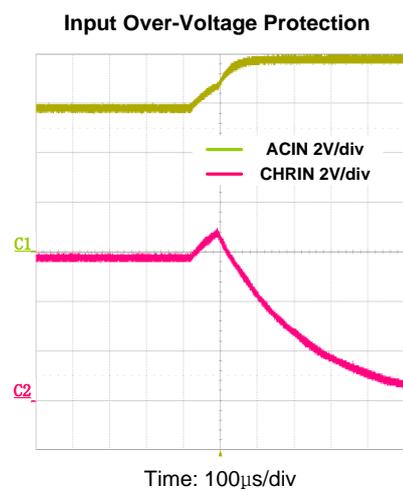
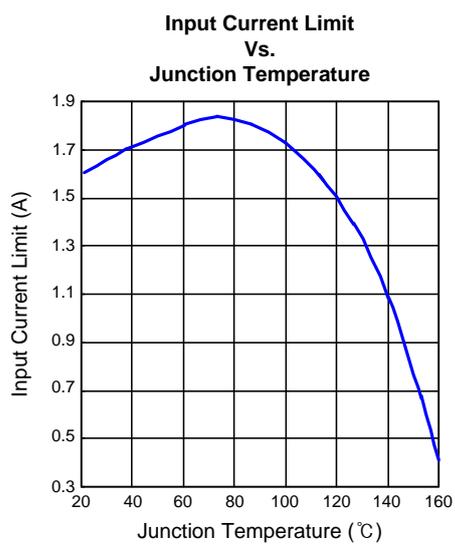
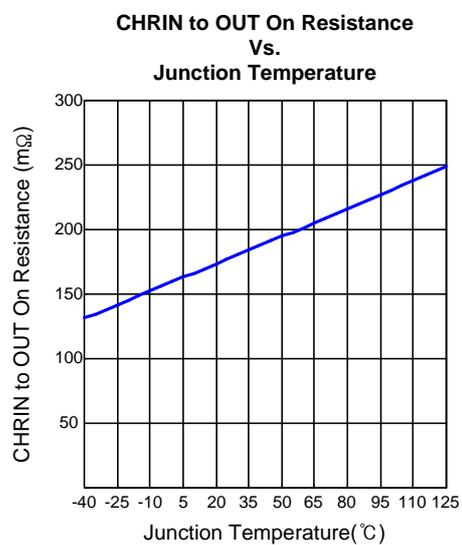
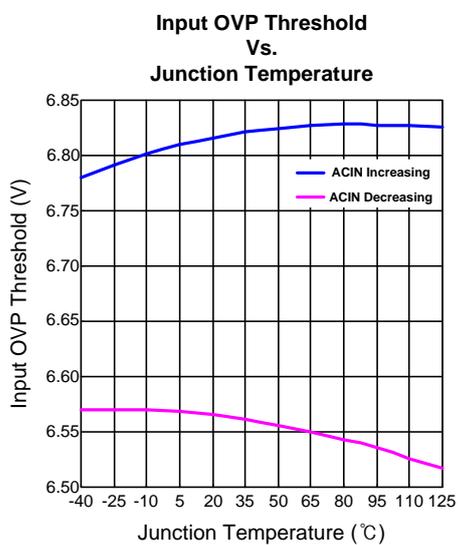
**注 4:** 如果器件工作条件超过上述各项极限值, 可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值, 不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下, 其可靠性及寿命可能受到影响。

**注 5:** HBM 测试方法是存储在一个的 100pF 电容上的电荷通过 1.5 K $\Omega$  电阻对引脚放电。测试标准: MIL-STD-883G Method 3015.8。

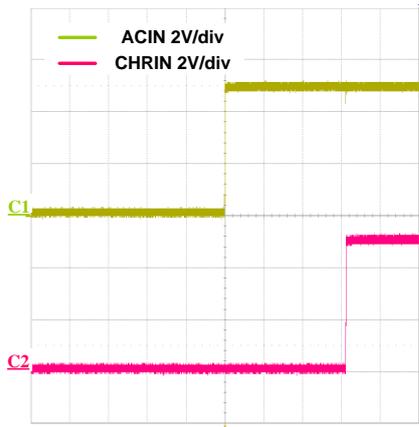
## 引脚定义及功能

序号	符号	描述
1	ACIN	电源输入引脚。连接至外部直流充电器的输出。
2	ACIN	
3	NC	悬空
4	CHRIN	电压输出引脚。给主控制器提供电源。
5	GND	地
6	GATDRV	P-MOSFET 栅极输入引脚。连接至主控制器的栅极驱动输出。
7	GND	地
8	OUT	输出引脚。通过一个电流采样电阻连接至电池。
9	OUT	
10	CHRIN	电压输出引脚。给主控制器提供电源。
11	GND	散热片应该和 GND 连接至 PCB 上的地

## 典型特性曲线

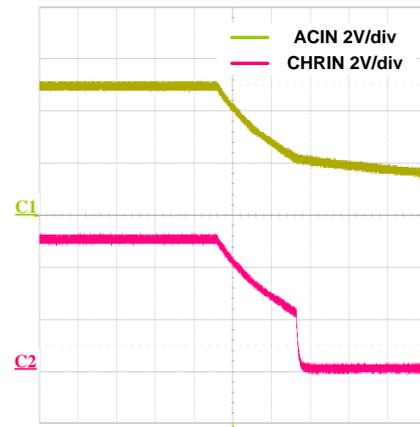


Normal Power On



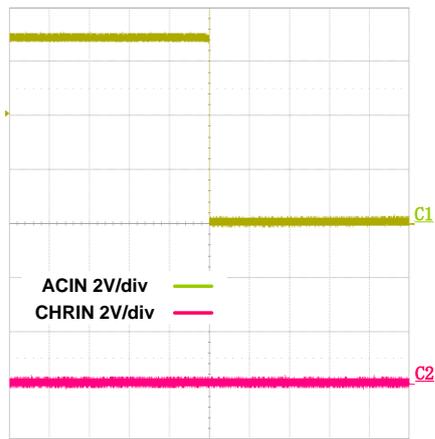
Time: 1ms/div

Normal Power Down



Time: 5ms/div

OVP at Power On



Time: 5ms/div

## 功能框图

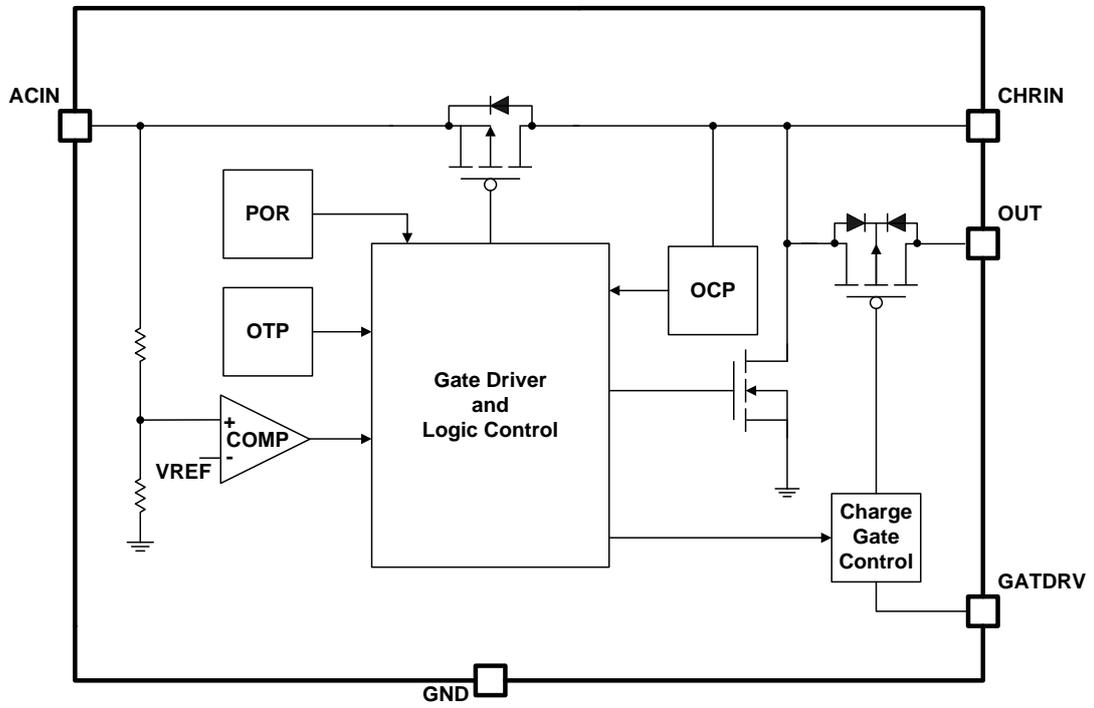


图 3 AW3210A 功能框图

## 工作原理

AW3210A 是一款高集成度的锂离子电池充电器。AW3210A 内部集成了充电 P-MOSFET，可省去手机充电系统中的外部充电 P-MOSFET 和肖特基二极管。AW3210A 具有防电流反灌功能，当 CHRIN 电压降低至低于 OUT 电压，充电 P-MOSFET 关闭，防止电流从锂离子电池反灌至 AW3210A。

AW3210A 持续检测输入电压，若输入电压超过保护阈值电压且持续时间超过 100ns，则内部功率 P-MOSFET 关闭，CHRIN 电压拉低。AW3210A 内置限流保护电路，充电电流会限制在安全的范围内。AW3210A 内置专有的 K-Charge™ 技术，可根据芯片温度智能调整输出电流，以保证在充电期间整个充电系统的安全。

### 上电复位

AW3210A 包含上电复位功能。在芯片上电过程中，若 ACIN 引脚电压低于上电复位电压 2.6V（典型值），内部寄存器被复位，芯片处于 shutdown 状态。当 ACIN 引脚电压升高超过上电复位电压 2.6V 且稳定 0.7ms 后，芯片开始启动，CHRIN 引脚逐渐升高。上电复位功能包含电压迟滞和复位延时，以避免输入电压毛刺干扰芯片正常工作。

### 输入过压保护

输入过压保护电路持续检测 ACIN 引脚输入电压，当 ACIN 引脚电压升高至高于输入保护阈值电压，经过 100ns（典型值）的 deglitch 时间后，内部功率 P-MOSFET 关闭，CHRIN 电压被拉低，以保护连接到 CHRIN 和 OUT 引脚的器件安全。ACIN 引脚电压降低至低于  $V_{OVP}-V_{hys(OVP)}$ ，经过 2.2ms（典型值）的恢复时间后，内部功率管 P-MOSFET 才重新打开。迟滞电压  $V_{hys(OVP)}$  和 2.2ms 的恢复时间确保输

入过压保护功能不受输入电压瞬态噪声信号的干扰。

### 输入限流保护和输出碰地保护

输入限流保护电路采样输出电流，当输出电流变大时，限流保护电路会限制输入电流以保护芯片和锂离子电池安全。AW3210A 还内置了专有的 K-Charge™ 技术，可根据芯片温度智能调整输出电流，当芯片温度较低时，限流电流大小不变，典型值为 1.8A；当芯片温度超过 80℃，限流电流会随芯片温度升高逐渐减小，芯片温度达到 120℃ 时，限流电流将减小至 1.2A。输入限流保护和 K-Charge™ 技术可以在充电期间最大限度的保护芯片和锂离子电池的安全，并加快锂离子电池的充电时间。

AW3210A 还具有输出碰地保护功能，当 CHRIN 引脚发生碰地故障时，输入电流被限流至 110mA。

### 内部充电 P-MOSFET

AW3210A 内部集成了充电 P-MOSFET，省去了手机充电系统中外置的充电 P-MOSFET 和肖特基二极管。当芯片启动时，只有当 CHRIN 引脚电压高于 OUT 引脚电压 160mV（典型值），内部的充电 P-MOSFET 才受 GATDRV 引脚的电压控制，当 CHRIN 引脚电压降低至低于  $V_{OUT}+40mV$ ，则充电 P-MOSFET 不受 GATDRV 引脚电压控制而处于关闭状态。输入过压保护和过热保护中的任意一保护触发，充电 P-MOSFET 都是关闭的。

### 过热保护

AW3210A 具有过热保护功能。当芯片内部温度超过 160℃（典型值）时，功率 P-MOSFET 关闭，直至芯片温度降低至 135℃（典型值），芯片才重新恢复正常工作状态。

## 应用信息

### 输入电容和输出电容的选取

ACIN 引脚需要一个到地的输入电容  $C_{ACIN}$ ，这个电容除了去耦外，还可以减小输入电压的过冲。在热插拔 AC 适配器或者充电电流突然下降时，由于输入电源走线的寄生电感影响，输入电压会产生瞬态的过冲，在 ACIN 引脚增加一个输入电容可以有效减小过冲电压，防止输入电压过冲影响充电系统正常工作。这里推荐使用耐压为 16V 的宇阳 X5R-0402 陶瓷电容，电容值不小于 1 $\mu$ F，在 PCB 布局时输入电容尽可能靠近 ACIN 引脚。

CHRIN 引脚同样需要一个到地的输出去耦电容  $C_{CHRIN}$ ，这里推荐使用耐压为 10V 的宇阳 X5R-0402 陶瓷电容，电容值不小于 1 $\mu$ F，PCB 布局时输入电容尽可能靠近 CHRIN 引脚。

### PCB 布局及布线考虑

为了充分发挥 AW3210A 的性能，PCB 布局和布线时应严格遵守以下准则：

- 1、AW3210A 是一款保护芯片，应用时可能会有高压，PCB 布线应遵守高压布线规则；
- 2、为了获得更好的散热性能，芯片的散热片应和 GND 引脚一起直接连接到 PCB 的大面积铺地层上，同时在散热片下面的铺地层上再打上尽可能多的通孔，并且通孔需均匀排列。通过通孔将所有铺地层连接在一起，同时通过通孔和大面积的铺地层减小热阻，提高散热性能；
- 3、在大电流充电时可能会造成局部温度上升，建议布局时尽量避开按键和 LCD 等用户容易触摸到的部位，以便更好地散热效果；
- 4、为更好的支持大电流充电，部分电源走线请务必加粗，走线需要按照 1A 电源走线规则；

- 5、输入电容  $C_{ACIN}$  和输出电容  $C_{CHRIN}$  尽可能靠近芯片对应引脚，芯片焊盘和引脚之间应直接用同一层走线连接，避免通过通孔用两层走线连接；

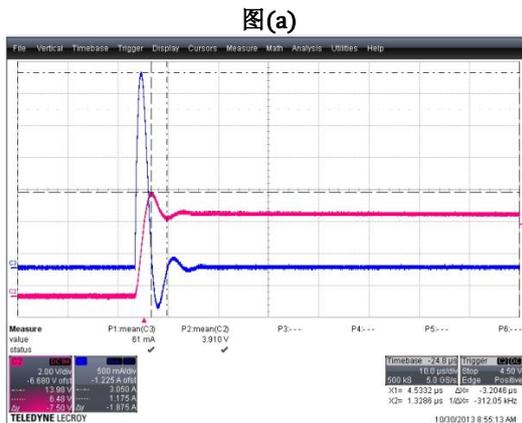
### 提高系统的抗 USB 口热插拔的鲁棒性

由于 AC 适配器线中寄生的串联电感、AC 适配器输出端电容以及芯片端输入电容，在 USB 口热插拔的过程中芯片 ACIN 引脚会出现电压过冲。该电压的过冲大小取决于 AC 适配器线的寄生电感、寄生电阻、AC 适配器输出端电容以及芯片 ACIN 引脚输入电容大小。为了有效减小该过冲电压，提高系统设计的鲁棒性，可以考虑在手机 USB 口端增加一个 TVS 管或一个 RC Snubber，甚至可以同时加入二者。

而对于 TVS 管的选型，在针对 AW3210A 的应用来说，TVS 管的吸收 1A 峰值电流时最大钳位电压  $V_C$  的值应不超过 8V，这里推荐使用的 TVS 管型号为 ESD9N5V-2/TR。在 PCB 布局时该 TVS 管应尽量靠近手机 USB 口处。

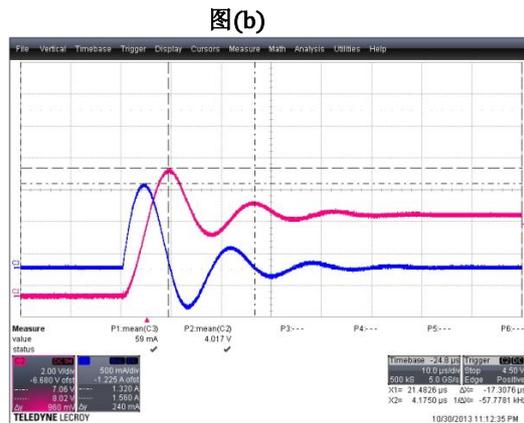
而对于 RC Snubber 中电容 C 的取值应不小于 1 $\mu$ F，这里推荐使用耐压为 16V 的宇阳 X5R-0402 1 $\mu$ F 陶瓷电容。而电阻  $R_C$  的选取应满足  $R_C + R_{ESR} > 2 \times \sqrt{\frac{L}{C_{IN}}}$ ，从而使得寄生的串联 RLC 二阶电路的阻尼系数大于 1，从而为过阻尼系统。其中  $R_{ESR}$  为 AC 适配器线的寄生电阻大小，L 为 AC 适配器线的寄生电感大小， $C_{IN}$  为 1 $\mu$ F 电容，典型情况下  $R_C$  的取值为 1 ohm。另外，RC Snubber 在 PCB 布局时应尽量靠近手机 USB 口处。

详细的对比测试波形如图 4 中波形(a)、(b)、(c)、(d)所示，测试条件为 5V 的 AC 适配器且具有 1m 长的 USB 线，AW3210A 在给电池充电时热插拔 AC 适配器。从表 1 的对比测试结果可以看出，在手机 USB 口处增加一个 TVS 管或一个 RC Snubber，可以有效减小 ACIN PIN 的过冲电压大小，从而提高系统设计的鲁棒性。



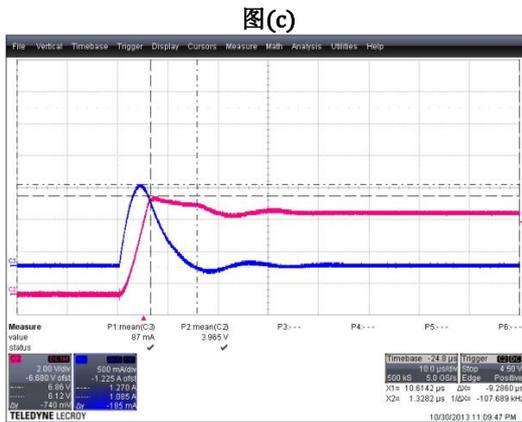
图(a) 玫瑰红-ACIN, 蓝色-  $I_{IN}$

插拔 AC 适配器时芯片 ACIN pin 的电压过冲,  $V_{ACIN,peak} = 6.5V$



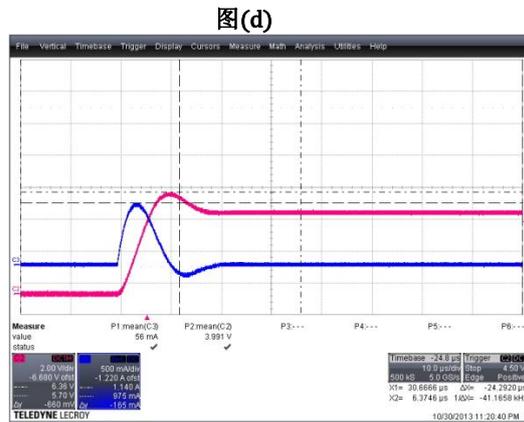
图(b) 玫瑰红-ACIN, 蓝色-  $I_{IN}$

USB 线上串入 4.7 $\mu$ H 电感后, 插拔 AC 适配器时芯片 ACIN pin 的电压过冲,  $V_{ACIN,peak} = 8V$



图(c) 玫瑰红-ACIN, 蓝色-  $I_{IN}$

USB 线上串入 4.7 $\mu$ H 电感且增加一个 5.4V 的 TVS Zener Diode 后, 插拔 AC 适配器时芯片 ACIN pin 的电压过冲,  $V_{ACIN,peak} = 6.12V$



图(d) 玫瑰红-ACIN, 蓝色-  $I_{IN}$

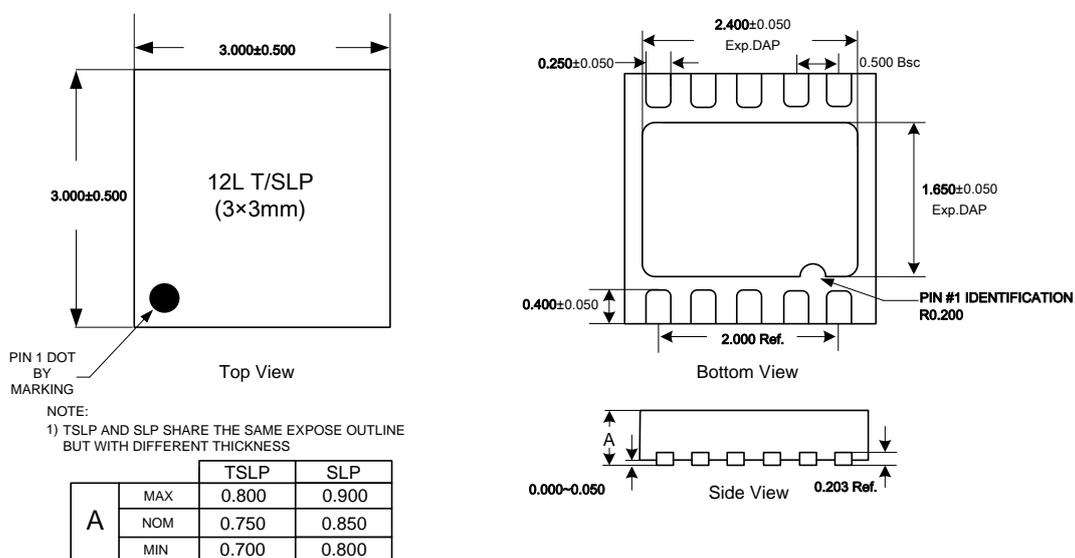
USB 线上串入 4.7 $\mu$ H 电感且增加一个 R=10 $\Omega$ , C=1 $\mu$ F Snubber 后, 插拔 AC 适配器 ACIN pin 的电压过冲,  $V_{ACIN,peak} = 6.36V$

图 4 在不同测试条件下 USB 口热插拔时 AW3210A ACIN PIN 的过冲电压大小

表 1: 在不同测试条件下 USB 口热插拔时的 AW3210A ACIN PIN 过冲电压大小对比

测试波形	测试条件	AW3210A ACIN pin 电压过冲电压的最大值
图 4(a)	适配器+ USB 线	ACIN pin 电压过冲电压最大值为 6.5V
图 4(b)	适配器+ USB 线+串入 4.7 $\mu$ H 电感	ACIN pin 电压过冲电压最大值为 8V
图 4(c)	适配器+ USB 线+串入 4.7 $\mu$ H 电感+TVS Zener Diode	ACIN pin 电压过冲电压最大值从原来的 8V 减小到 6.12V
图 4(d)	适配器+普通 USB 线+串入 4.7 $\mu$ H 电感+RC Snubber	ACIN pin 电压过冲电压最大值从原来的 8V 减小到 6.36V

## 封装描述



声明：上海艾为电子技术有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。上海艾为电子技术有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。